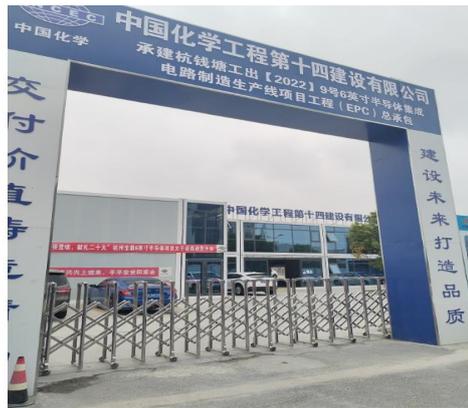
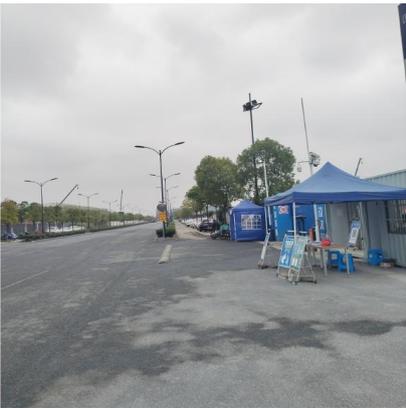


安全评价报告信息公开表格

(宝鼎乾芯集成电路(杭州)有限公司)

被评价单位名称		宝鼎乾芯集成电路(杭州)有限公司
评价项目名称/项目编号		6英寸半导体集成电路制造生产线项目安全预评价/第2205024号
项目简介(含图片)		<p>本项目为计算机、通信和其他电子设备制造业厂房,用于生产6英寸晶圆产品,生产规模年产100万片。总建筑面积约99892.76m²。包含:FAB厂房,动力站,丙类库,甲类库,氢气站,垃圾站,主门卫,研发车间及地下车库等。本项目投资估算85000万元。</p>
		 
		 
安全评价机构名称		浙江道宇安环科技有限公司
项目组长		张奇峰
技术负责人		蒋永成
过程控制负责人		赵颖斌
评价报告编制人		张奇峰、汪胜红
报告审核人		李春平
参与评价工作	安全评价师	张奇峰、汪胜红
	注册安全工程师	张奇峰、汪胜红
	技术专家	/
现场开展安全评价工作	人员	张奇峰、汪胜红
	时间	2022.7.25~2022.8.20
	主要任务	资料收集、现场检查、编制报告
评价报告提交时间		2022.8.20